

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-249870

(P2011-249870A)

(43) 公開日 平成23年12月8日(2011.12.8)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO4N 5/225 (2006.01)	HO4N 5/225 D	2H100
A61B 1/04 (2006.01)	A61B 1/04 372	4C061
GO3B 17/02 (2006.01)	GO3B 17/02	4C161
	HO4N 5/225 C	5C122

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2010-117637 (P2010-117637)
 (22) 出願日 平成22年5月21日 (2010.5.21)

(71) 出願人 000000376
 オリンパス株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号
 (74) 代理人 100076233
 弁理士 伊藤 進
 (72) 発明者 加藤 尚彦
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オリンパス株式会社内
 Fターム(参考) 2H100 BB11
 4C061 AA00 AA29 HH47 JJ06 LL02
 NN01 PP06 PP15 SS01
 4C161 AA00 AA29 HH47 JJ06 LL02
 NN01 PP06 PP15 SS01
 5C122 DA03 DA26 EA54 GE17 GE18

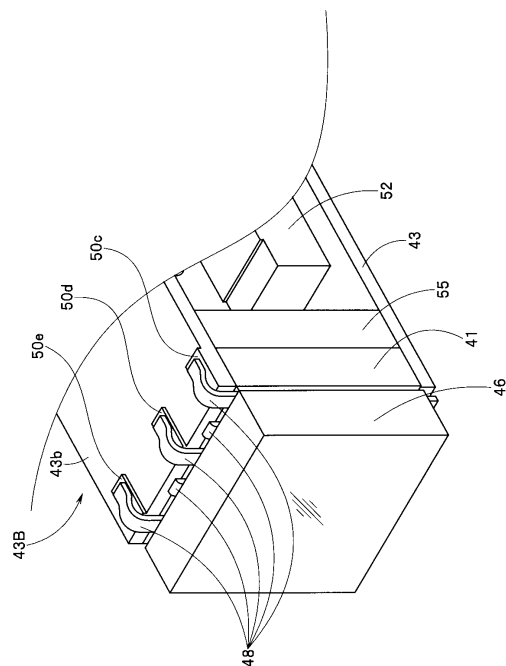
(54) 【発明の名称】 撮像装置

(57) 【要約】

【課題】 撮像素子チップと回路基板との電気的な接続を確実に且つ容易に行え、小型化を図った撮像装置を提供する。

【解決手段】 撮像素子41の側面から配列されて延出する複数のインナーリード48と、撮像素子41に対して隣接する位置に配置され、複数のインナーリード48がそれぞれ半田によって電気的に接続される複数の端子接続用パット50を端部に配列させた回路基板43とを具備する撮像装置40において、撮像素子41のそれぞれのインナーリード48を複数の端子接続用パット50のそれぞれに接続固定した状態で、隣り合うインナーリード48が接続された端子接続用パット50cと端子接続用パット50a等とは異なる面である第1面43a、第2面43bに位置し、1つのインナーリード48を挟んで隣接する端子接続用パット50a、50bは第1面43aに位置し、端子接続用パット50c、50d、50eは同一の第2面43bに位置する。

【選択図】 図6



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

撮像素子の側面から配列されて延出する複数の端子と、前記撮像素子に対して隣接する位置に配置され、前記複数の端子がそれぞれ導電性固定部材によって電氣的に接続される複数の端子接続用パットを配線の端部に配列させた回路基板とを具備する撮像装置において、

前記撮像素子のそれぞれの端子を前記複数の端子接続用パットのそれぞれに接続固定した状態で、隣り合う端子が接続された端子接続用パットは異なる平面に位置し、1つの端子を挟んで隣接する端子接続用パットは同一の平面に位置することを特徴とする撮像装置。

10

【請求項 2】

前記回路基板の撮像素子側の端部であって、前記回路基板の外側側である第1面側と、前記回路基板の内側側である第2面側との交互に前記端子接続用パットを設ける一方、

前記撮像素子の配列された複数の端子を、前記回路基板側に折曲させて、前記第1面に設けられた端子接続用パットと、前記第2面に設けられた端子接続用パットとに交互に接続することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項 3】

前記回路基板は、折り曲げて箱型に形成されるフレキシブルプリント基板であって、

前記フレキシブルプリント基板の撮像素子側の端部であって、前記フレキシブルプリント基板の外周面である第1面側に端面から突出する前記端子接続用パットとしてのフライングリードを設け、前記フレキシブルプリント基板の内周面である第2面側に前記端子接続用パットを設ける一方、

20

前記撮像素子の配列された複数の端子を、前記撮像素子の前面に配置された光学部材側と、前記フレキシブルプリント基板側との交互に折り曲げて、前記フライングリードと前記端子接続用パットに接続することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項 4】

前記回路基板の撮像素子側の端部に、前記撮像素子のそれぞれの端子が通過するスルーホールを前記端面に沿って一直線上に配列し、

前記複数の端子の長さを切断して一定の長さに設定する構成において、

前記回路基板の外側側である第1面と前記回路基板の内側側である第2面との交互に、前記端子接続用パットを構成する一端側が前記スルーホールに連通し、他端側が閉塞され、その深さ寸法が予め定められた寸法に設定した溝を設けたことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

30

【請求項 5】

前記回路基板は、折り曲げて箱型に形成されるフレキシブルプリント基板であることを特徴とする請求項2、4に記載の撮像装置。

【請求項 6】

前記回路基板は、折り曲げて箱型に形成されるフレキシブルプリント基板であって、

前記フレキシブルプリント基板の撮像素子側の端部に、前記撮像素子のそれぞれの端子が通過するスルーホールを前記端面に対して千鳥配列で設け、

40

前記複数の端子の長さを切断して一定の長さに設定する構成において、

前記端子接続用パットは、前記スルーホールと、該スルーホールに同心でこのスルーホールの外径より大径な環状凹部と、前記スルーホールと同心で前記管状凹部より大径であって、前記撮像素子の1つの端子を挟んで隣接する端子間に配置される円周部を備えて形成され、

前記フレキシブルプリント基板の長手軸に平行なスリットによって分割されていることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項 7】

受光面を有し、その受光面の側面から複数の端子を配列して延出した撮像素子と、

前記撮像素子の端子が接続される端子接続用パットと、電子部品を実装するための電子

50

部品接続用パットと、信号線を接続するための信号線接続用パットと、を備えるフレキシブルプリント基板と、

前記フレキシブルプリント基板の予め定められた位置に配設され、該プリント基板の端子接続用パットに前記撮像素子の端子を接続する際、前記撮像素子の受光面の背面側に前面が当接して配置されて、前記端子接続用パットと前記端子との位置決めを行う位置決め部材と、を具備することを特徴とする撮像装置。

【請求項 8】

前記位置決め部材は、前記フレキシブルプリント基板の形状を予め定められた形状に設定する基板形状形成部材を兼用し、

前記フレキシブルプリント基板は、予め、前記電子部品接続用パットに電子部品を実装するとともに、前記信号線接続用パットに信号線を接続した状態の当該フレキシブルプリント基板を当該位置決め部材に沿って折り曲げられて箱型に形成されることを特徴とする請求項 7 に記載の撮像装置。

10

【請求項 9】

前記撮像素子の端子と前記プリント基板の端子接続用パットとの電気的な接続を、前記導電性固定部材の半田付けによって行う構成において、

前記位置決め部材は、前記導電性固定部材によって半田付けする際に発生する熱を放熱する放熱部材を兼用することを特徴とする請求項 7 又は請求項 8 に記載の撮像装置。

【請求項 10】

フレキシブルプリント基板が備える電子部品接続用パットに電子部品を実装し、該基板が備える信号線接続用パットに信号線を接続し、該基板の所定の位置に位置決め部材を固定する工程と、

20

前記位置決め部材の外形形状に沿って前記フレキシブルプリント基板を箱型に折り曲げる工程と、

撮像素子の受光面の背面に、箱型に折り曲げ形成された前記フレキシブルプリント基板の位置決め部材の前面を当接させ、該撮像素子の複数の端子と該フレキシブルプリント基板の複数の端子接続用パットとを位置合わせする工程と、

前記端子と前記端子接続用パットとを導電性固定部材で電気的に接続固定する工程と、を具備する撮像装置の製造方法。

【請求項 11】

30

挿入部の先端側に、

照明光学系と、

前記請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項に記載の撮像装置を備える観察光学系と、を具備することを特徴とする内視鏡。

【請求項 12】

挿入部の先端側に、

照明光学系と、

前記請求項 10 に記載の製造方法により製造された撮像装置を備える観察光学系と、を具備することを特徴とする内視鏡。

【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡の挿入部の先端部等に内蔵される撮像装置に関する。

【背景技術】

【0002】

医療分野、産業分野において、細長の挿入部を被検部の深部に挿入して、観察等を行える内視鏡が広く利用されている。近年においては、内視鏡の細長い挿入部の先端側を構成する先端構成部に、対物レンズを有する対物レンズユニットと、その対物レンズユニットにより取り込んだ観察部位の光像を光電変換して撮像信号を生成する固体撮像素子を有する撮像装置とを具備した撮像ユニットを備えた電子内視鏡のニーズが高まっている。

50

【0003】

医療分野及び産業分野で使用される内視鏡においては、患者への苦痛を和らげること、細径の管腔、管路内の観察を行えることが望まれており、そのためには、挿入部の細径化及び硬質部の短縮化を図る必要がある。挿入部の細径化及び硬質部の短縮化を実現するためには、撮像素子の小型化及び、その撮像素子を備えた撮像装置の小型化を図らねばならない。

【0004】

図1に示すように従来撮像装置100は、撮像素子101と、軸方向に配列された例えば2つの回路基板102、103と、信号ケーブル104と、フレキシブルプリント基板(以下、FPCと略記する)105、106とを備えて構成されている。

10

【0005】

撮像素子101の各端子107とFPC105、106の一端側のパットとは導電性固定部材である例えば半田によって接続される。FPC105、106の他端側は、回路基板102、103に半田付けされる。回路基板102、103同士は、接続端子108を半田付けすることによって接続されている。信号ケーブル104内を挿通する信号線109は、接続端子108、回路基板102、103のパット等に半田付けされている。

なお、上述の説明においては、導電性固定部材を半田としているが、導電性固定部材は半田に限定されるものではなく導電接着剤等であってもよい。符号110は、ガラスリッドであり、撮像素子101の前面に配置される光学部材である。

20

【0006】

特許文献1、2には撮像装置の小型化を図る技術が示されている。

特許文献1の撮像装置は、回路基板の両面において各信号線との電気的な接続を行って、装置の小型化及び短縮化を図っている。また、特許文献1には、固体撮像装置の両側に回路基板を半田等で接続固定した後、双方の回路基板を固体撮像装置の基端側に平行に配置させる技術が示されている。この技術によれば、折り曲げたインナーリードに回路基板を半田接続する場合に比べて、組立作業を簡単にすることができる。

【0007】

特許文献2の固体撮像装置は、パッケージされていない固体撮像チップの投影面積内に、電子部品及び信号ケーブルを立体的にコンパクトに納めた箱型の回路基板を納めることにより、固体撮像装置の小型化と共に回路基板の奥行き方向の長さを短くして撮像装置の小型化を可能にしている。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特許第3742514号公報

【特許文献2】特開2000-210252号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかしながら、特許文献1に記載されている固体撮像装置の両側に回路基板を接続固定し、双方の回路基板を平行に配置させる技術では、固体撮像装置に接続された2つの回路基板に、電子部品を搭載する作業、信号ケーブルを接続する作業等を行って撮像装置を組み立てる。この組み立て工程においては、固体撮像装置を確実に保護しなければならず、作業が複雑になるおそれがある。

40

【0010】

一方、特許文献2の固体撮像装置では、固体撮像チップと箱型の回路基板との電気的な接続を、ボンディングワイヤ、またはパターン形成したフィルム等の接続手段を介しておこなっている。この接続方法では、固体撮像チップの小型化に伴い、接続作業が煩雑になることが予想される。

【0011】

50

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、撮像素子チップと回路基板との電気的な接続を確実に容易に行え、小型化を図った撮像装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明の撮像装置は、撮像素子の側面から配列されて延出する複数の端子と、前記撮像素子に対して隣接する位置に配置され、前記複数の端子がそれぞれ導電性固定部材によって電気的に接続される複数の端子接続用パットを配線の端部に配列させた回路基板とを具備する撮像装置であって、

前記複数の端子接続用パットのそれぞれに、前記撮像素子の端子を接続固定した状態で、隣り合う端子が接続された一方の端子接続用パットと他方の端子接続用パットとは異なる平面に位置し、1つの端子を挟んで隣接する端子接続用パットは、同一の平面に位置している。

【0013】

この構成によれば、端子が接続される同一平面上に配置された複数の端子接続用パットの間隔が、撮像素子から延出する隣り合う端子の間隔よりも幅広になる。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、撮像素子チップと回路基板との電気的な接続を、確実に容易に行えるので、小型化の撮像装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】従来の撮像装置の構成例を説明する図

【図2】内視鏡装置を説明する図

【図3】撮像ユニットの構成を説明する図

【図4】回路基板であるフレキシブルプリント基板を説明する図

【図5】折り曲げて箱型に形成されたフレキシブルプリント基板を示す斜視図

【図6】同方向に折り曲げられている撮像素子の端子とフレキシブルプリント基板の端子接続用パットとの関係を説明する図

【図7】フレキシブルプリント基板の撮像素子側の端部に設けられる端子接続用パットの他の構成を示す図

【図8】交互に異なる方向に折り曲げられている撮像素子の端子とフレキシブルプリント基板の端子接続用パットとの関係を説明する図

【図9】フレキシブルプリント基板の撮像素子側の端部に設けられる端子接続用パットの別の構成を示す図

【図10】スリーホールから突出する撮像素子の端子とフレキシブルプリント基板に設けられた溝を有する端子接続用パットとの関係を説明する図

【図11】フレキシブルプリント基板の撮像素子側の端部に設けられる端子接続用パットのまた他の構成を示す図

【図12】スリーホールから突出する撮像素子の端子とフレキシブルプリント基板が備える円形凹部及び円周部を有する端子接続用パットとの関係を説明する図

【図13】撮像素子の端子とフレキシブルプリント基板の端子接続用パットとを半田ボールによって接続する例を説明する図

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

図2に示すように内視鏡装置1は、装置本体2と、内視鏡本体10とを備えて構成されている。内視鏡本体10は、操作部11と、この操作部11から延出する挿入部12と、ユニバーサルコード13とを備えている。

【0017】

10

20

30

40

50

挿入部 1 2 は、細長で、先端側から順に、先端部 1 4、湾曲部 1 5、及び可撓管部 1 6 を連設して構成される。先端部 1 4 内には、後述する例えば CCD 等の撮像素子を備えた撮像装置が内蔵されている。湾曲部 1 5 は、例えば上下左右方向に湾曲するように構成されている。可撓管部 1 6 は、長尺に構成され、可撓性を有している。

挿入部 1 2 内には、撮像装置に接続される撮像系信号線、湾曲部 1 5 を湾曲動作するための湾曲ワイヤ、照明光を供給するライトガイド等が挿通している。

操作部 1 1 は、操作者が把持する把持部 1 7 を備え、操作者が把持部 1 7 を把持した状態で湾曲部 1 5 の湾曲操作が可能な位置に湾曲操作レバー 1 8 が設けられている。操作部 1 1 内には駆動モーターが設けられている。湾曲操作レバー 1 8 は、少なくとも 4 方向に傾倒自在である。

【0018】

操作者が、湾曲操作レバー 1 8 の傾倒方向を変化させることによって、駆動モーターの駆動力によって湾曲ワイヤが牽引、弛緩されて湾曲部 1 5 が上下/左右の 4 方向のうち、いずれかの方向に湾曲するようになっている。

湾曲操作レバー 1 8 の近傍には、例えば画像静止スイッチ 1 9 a 及び画像録画スイッチ 1 9 b 等が設けられている。

【0019】

ユニバーサルコード 1 3 内には、撮像系信号線、ライトガイド、駆動モーターに電力を供給するモーター用電源線が挿通している。ユニバーサルコード 1 3 の基端部は、装置本体 2 を構成する外装部 3 に接続されている。

【0020】

外装部 3 は、第 1 外装部 3 a と第 2 外装部 3 b とを一体にして構成される。第 1 外装部 3 a の一面にはモニター 4 が設けられている。モニター 4 の画面 4 a 上には、内視鏡本体 1 0 の撮像装置により撮像された内視鏡画像等が表示される。

【0021】

外装部 3 の内部には、撮像素子を駆動する信号を生成する、或いは撮像装置から伝送された電気信号を映像信号に生成する等の信号処理部を構成する CPU 等の電気部品、及びライトガイドに照明光を供給する照明用ランプ、操作部の駆動モーター、電気部品、モニター等に電力を供給するための電源としてのバッテリーユニット等が設けられている。

【0022】

図 3 に示すように撮像ユニット 2 0 は、対物光学ユニット 3 0 と撮像装置 4 0 とを備えて構成されている。対物光学ユニット 3 0 は、例えば、複数の光学レンズ 3 1 及び複数の絞り 3 2 等と、これら光学レンズ 3 1 及び絞り 3 2 を固設するレンズ枠 3 3 とを備えて構成されている。一方、撮像装置 4 0 は、撮像素子 4 1 と、素子枠 4 2 と、回路基板 4 3 と、信号ケーブル 4 4 と、撮像装置外装枠（以下、撮像枠と記載する）4 5 とを備えて構成されている。

【0023】

撮像素子 4 1 は、CCD (Charge Coupled Device)、CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 等である。撮像素子 4 1 の受光面側には光学部材であるガラスリッド 4 6 が光学接着剤によって固定されている。また、ガラスリッド 4 6 の先端面側には、カバーレンズ 4 7 が光学接着剤によって固定されている。撮像素子 4 1 の側面からは、配列された複数の端子であるインナーリード 4 8 が延出している。

【0024】

素子枠 4 2 は、例えばステンレス鋼で形成され、素子枠 4 2 の基端部内面にはカバーレンズ 4 7 が接着によって一体的に固定されている。素子枠 4 2 の先端部内面には、レンズ枠 3 3 の基端部が配置され、ピント等の位置調整を完了後、例えば半田 6 1 によってレンズ枠 3 3 と素子枠 4 2 とが一体的に接合されている。

【0025】

図 3、図 4 に示すように回路基板 4 3 は、例えば柔軟性を有するフレキシブルプリント

10

20

30

40

50

基板である。本実施形態のフレキシブルプリント基板は、コの字形状に折り曲げ形成されるように構成されている。回路基板 4 3 上には、各種電子部品 5 1、5 2、5 3、及び位置決め部材 5 5 が固設されている。位置決め部材 5 5 は、例えばセラミック製の絶縁部材であって、撮像素子 4 1 の受光面の裏側である背面に前面が当接して配置される。

なお、位置決め部材 5 5 を熱伝導性の高いアルミで形成し、その表面に絶縁被膜を設ける構成であってもよい。

【0026】

電子部品 5 1、5 2、5 3 及び位置決め部材 5 5 が固設された回路基板 4 3 の撮像素子側の端面側である先端側にはフレキシブルプリント基板中の各配線の端部に電氣的に接続された複数の端子接続用パット 5 0 が設けられている。端子接続用パット 5 0 には、後述する図 6、図 8、図 10、図 12 等に示すように、撮像素子 4 1 のインナーリード 4 8 が、例えば導電性固定部材である半田によって電氣的に接続されるようになっている。

10

【0027】

信号ケーブル 4 4 内には複数の信号線 4 4 a が挿通している。複数の信号線 4 4 a のそれぞれの先端部は、回路基板 4 3 に設けられた信号線接続用パット 5 6 に電氣的接続部に接続される。信号ケーブル 4 4 の基端部は、挿入部 1 2、操作部 1 1、ユニバーサルコード 1 3 内を挿通して装置本体 2 内に延出している。

【0028】

撮像枠 4 5 は、撮像装置 4 0 の外装を構成する部材であり、撮像素子 4 1、電子部品 5 1、5 2、5 3 等を実装した回路基板 4 3、この回路基板 4 3 に接続された信号ケーブル 4 4 の一部等を覆い包む。撮像枠 4 5 は、例えば、ステンレス製で長方形の 1 枚の薄板を丸めて、或いは折り曲げて所定形状に形成される。

20

【0029】

撮像枠 4 5 の基端部外面には熱伝達性の高い薄肉の熱収縮チューブ 6 3 の先端部が配設される。この熱収縮チューブ 6 3 の基端部は、ケーブル保護部材 6 2 の先端部外表面に配設される。

なお、コの字形状に折り曲げられる回路基板 4 3 の内側空間 6 4 内、および、撮像枠 4 5 と熱収縮チューブ 6 3 とで囲まれた撮像枠空間 6 5 内には絶縁性の封止樹脂 6 6、6 7 がそれぞれ充填される。

【0030】

図 4 に示すように回路基板 4 3 の折り曲げて内周面となる、一面であって図 4 中の表面である第 1 面 4 3 a には、複数の端子接続用パット 5 0、複数の信号線接続用パット 5 6、複数の電子部品接続用パット 5 7、パターン 5 8、及び位置決め部材配設部 5 9 等が形成されている。一方、回路基板 4 3 の折り曲げて外周面となる、図 4 中の裏面である第 2 面 4 3 b には端子接続用パット 5 0、複数の信号線接続用パット（不図示）等が設けられている。

30

【0031】

各信号線接続用パット 5 6 には、信号ケーブル 4 4 の先端から露出された対応する信号線 4 4 a がそれぞれ半田等で接続されるようになっている。電子部品接続用パット 5 7 にはそれぞれ対応する電子部品 5 1、5 2、5 3 が実装されるようになっている。位置決め部材配設部 5 9 には位置決め部材 5 5 が例えば接着により予め定められた位置（所定位置とも記載する）に固定されるようになっている。

40

【0032】

端子接続用パット 5 0 は、位置決め部材配設部 5 9 を挟んで複数、例えば 5 つずつ設けられている。端子接続用パット 5 0 は、例えば第 1 面 4 3 a 側に 2 つ、第 2 面 4 3 b 側に 3 つ形成されている。そして、5 つの端子接続用パット 5 0 a、5 0 b、5 0 c、5 0 d、5 0 e は、端面から一直線上に延び、整列して形成されている。

【0033】

本実施形態において 5 つの端子接続用パット 5 0 a、5 0 b、5 0 c、5 0 d、5 0 e は、以下に示すように設けられる。

50

第1面43aには端子接続用パット50a、50bが設けられた、第2面43bには端子接続用パット50c、50d、50eが設けられている。第1端子接続用パット50aは、第2面43bに形成された端子接続用パット50c、50dとの間に位置するように配置され、第1面43aに形成された第2端子接続用パット50bは、第2面43bに形成された端子接続用パット50d、50eとの間に位置するように配置されている。

【0034】

このことによって、第1面43a上で隣り合って配置された端子接続用パット50a、50bのパット間隔及び、第2面43b上で隣り合って配置された端子接続用パット50c、50d、50eのパット間隔は、撮像素子41から延出するインナーリード48の隣り合う間隔よりも幅広になっている。

10

【0035】

符号43Lは谷折り線である。回路基板43は、信号線接続用パット56に各信号線44aを接続し、且つ電子部品接続用パット57に各電子部品51、52、53を実装した状態で、谷折り線43Lに沿って折り畳まれるようになっている。

【0036】

ここで、撮像装置40の組み立て手順を説明する。

作業者は、まず、回路基板43の電子部品接続用パット57に電子部品51、52、53を実装し、該基板43の各信号線接続用パット56にそれぞれ信号線44aを接続する。また、作業者は、該基板43の位置決め部材配設部59の所定位置に位置決め部材55を固定する。

20

【0037】

次に、作業者は、回路基板43を谷折り線43Lに沿って折り曲げる。このとき、作業者は、該基板43の第1面43aを位置決め部材55の側面に押し当てて折り曲げていく。このことによって、回路基板43は、図5に示すように位置決め部材55の両側面に沿って折り曲げられた、略コの字形状の箱型基板43Bとして構成される。

【0038】

次いで、折り曲げ形成された箱型基板43Bが備える位置決め部材55の前面を、前記撮像素子41の受光面の背面に当接させて該撮像素子41の各インナーリード48と端子接続用パット50a、50b、50c、50d、50eとの位置合わせを行う。

【0039】

撮像素子41の各インナーリード48は、予め、回路基板43側に折り曲げられている。また、インナーリード48の折り曲げ状態は、外側から順に第2面接続用、第1面接続用と、接続高さが異なるように折り曲げ位置を交互に変えて折り曲げられている。

30

【0040】

この結果、位置決め部材55の前面が撮像素子41の背面に当接したとき、回路基板43は、交互に折り曲げられたインナーリード48の間に挟まれた状態で配置される。ここで、作業者は、第2面接続用に折り曲げたインナーリード48が、第2面43bの端子接続用パット50c、50d、50e上に配置されているか否かを確認する。また、作業者は、第1面接続用に折り曲げたインナーリード48の上に、第1面43aの端子接続用パット50a、50bが載置された状態であるか否かを確認する。

40

【0041】

最後に、作業者は、全てのインナーリード48と全ての端子接続用パット50の配置位置の確認を完了したなら、各パット50a、50b、50c、50d、50eとインナーリード48とを例えば半田で接続する。

【0042】

このように、インナーリードを同方向に折り曲げる際、予め、インナーリードの折り曲げ高さを交互に変えて設定して、第1面接続用インナーリードと第2面接続用インナーリードとを形作る。このことにより、同一面で隣り合う回路基板の端子接続用パットに接続されるインナーリードの間隔を、撮像素子から延出するインナーリードの間隔より拡げて、半田作業性の大幅な向上を図ることができると共に、インナーリード同士のショート等

50

、電氣的不具合を確実に防止して、挿入部の細径化とともに製造効率の向上を図ることができる。

【0043】

すなわち、狭ピッチの端子を備えて小型化を実現した撮像素子と、回路基板との接続を行う際、端子を交互に回路基板の第1面の端子接続用パット及び第2面の端子接続用パットに接続する構成にすることにより、端子と基板との接続作業を確実に、且つ容易にして、製造効率が向上した小型の撮像装置の実現が可能になる。

【0044】

また、撮像素子の背面に当接させる位置決め部材を、熱伝導性の高い例えばアルミで形成し、その表面に絶縁被膜を設ける構成にすることにより、半田作業中の熱を外部に放熱して、半田作業性の向上を図ることができる。つまり、位置決め部材を放熱部材として兼用させる構成にしてもよい。

【0045】

なお、回路基板の端子接続用パットは、上述した構成に限定されるものではなく図7 - 図13に示す構成であってもよい。

図7及び図8に示す箱型基板43B1においては、回路基板43Cの第1面43aに端子接続用パット50a、50bを設ける代わりに、端子接続用パットとしてフライングリード50f1、50f2を設けている。フライングリード50f1、50f2は、端面より予め定めた長さ(所定量)突出している。

【0046】

一方、撮像素子41の各インナーリード48については、全ての該リード48を回路基板43側の同一方向に折り曲げるのではなく、回路基板43C側とガラスリッド46側との交互に高さを変えて折り曲げている。この結果、位置決め部材55の前面が撮像素子41の背面に当接したとき、回路基板43Cは、インナーリード48と撮像素子41との間に挟まれて配置される。

【0047】

ここで、作業者は、回路基板43C側に折り曲げたインナーリード48が、第2面43bの端子接続用パット50c、50d、50e上に配置されているか否かを確認する。また、作業者は、フライングリード50f1、50f2がガラスリジット側に折り曲げたインナーリード48の上に、載置された状態であるか否かを確認する。

【0048】

最後に、作業者は、インナーリード48と、パット50c、50d、50e及びリード50f1、50f2との配置位置の確認を完了したなら、各パット50c、50d、50eとインナーリード48とを半田で接続すると共に、フライングリード50f1、50f2とインナーリード48とを半田で接続する。

【0049】

このように、インナーリードを基板側とガラスリッド側とに交互に折り曲げ、回路基板にパットと回路基板の端面から突出するフライングリードとを交互に設けることによって、半田による接続作業を一方向から行うことができる。

【0050】

また、第1面に接続されるインナーリードの折り曲げ方向をガラスリッド側にしたことによって、撮像素子のシリコン基板との間で発生する電氣的不具合の軽減を図ることができる。

【0051】

図9及び図10に示す箱型基板43B2においては、回路基板43Dに端子接続用パット50a - 50e、或いはフライングリード50f1、50f2を設ける代わりに、端面に一直線上に配置したスルーホール50gを設け、そのスルーホール50gに連通する端子接続用パットとしての溝50hを設けている。なお、本実施形態においては、スルーホール50gの周囲に円環状の凹部を設けている。

【0052】

一方、撮像素子41の各インナーリード48については、長さ寸法を予め設定した長さに切断してある。具体的に、インナーリード48の長さは、回路基板43Dより予め設定した高さ寸法突出するように設定されている。したがって、インナーリード48は、スルーホール50gを通過して突出する。

【0053】

溝50hは、第1面43a側と、第2面43b側とに交互に設けられている。溝50hの一端側は、スルーホール50gの円環状の凹部に連通している。他端側は、閉塞されている。溝50hの深さ寸法は、予め所定の寸法に設定してある。

【0054】

この結果、本実施形態において、作業者は、位置決め部材55の前面を撮像素子41の背面に当接させた後、まず、回路基板43Dのスルーホール50gをインナーリード48に挿入する。次いで、作業者は、スルーホール50g内及び溝50h内に半田を充填して、撮像素子41と回路基板43Dとを電氣的に接続する。

【0055】

このように、インナーリードを所定の長さに切断し、回路基板にインナーリードが通過するスルーホールを形成すると共に、スルーホールに連通する溝とを第1面と第2面とに交互に設けることによって、半田をスルーホール及び溝に充填することによって容易に撮像素子と回路基板との接続作業を行うことができる。そして、スルーホールと溝との間に、回路基板の絶縁部が存在するため、インナーリード同士のショート等、電氣的不具合を確実に防止することができる。この半田付けにおいては、半田が回路基板より盛り上がる

【0056】

ことがないので、より撮像装置の小型化が実現可能になる。

また、インナーリードを基板から突出させたことによって、半田ごてをインナーリードに直接当てて半田付けを行えるので作業性の向上を図れることができる。

【0057】

図11及び図12に示す箱型基板43B3においては、回路基板43Eに端子接続用パット50a-50e、或いはフライングリード50f1、50f2、或いは溝50hを設ける代わりに、スリット50jによって分割された端子接続用パット50pを備えている。端子接続用パット50pは、千鳥配列にした複数のスルーホール50gと、各スルーホール50gの外周側に設けられたドーナツ形状の環状凹部50kと、この環状凹部50kより大径で、1つのインナーリード48を挟んで隣接するインナーリード48の間隔より径寸法が小さな円周部50mとを備えて構成されている。

端子接続用パット50pの環状凹部50k及び円周部50mは、スルーホール50gに同心である。

一方、撮像素子41の各インナーリード48は、上述と同様に予め、長さ寸法を所定の長さに切断してある。

【0058】

本実施形態において、作業者は、位置決め部材55の前面を撮像素子41の背面に当接させた後、まず、端に位置する端子接続用パット50p1のスルーホール50gを端に位置するインナーリード48に挿入する。引き続き、中央に位置する端子接続用パット50p3のスルーホール50gを中央に位置するインナーリード48に挿入し、逆側の端に位置する端子接続用パット50p5のスルーホール50gを逆側の端に位置するインナーリード48に挿入する。この後、作業者は、端子接続用パット50p1、P3、P5のスルーホール50g及び環状凹部50kに半田を充填して電氣的な接続を行う。

【0059】

次いで、作業者は、端子接続用パット50p2、50p4のスルーホール50gを、端子接続用パット50p1、P3、P5が配置されていないインナーリード48に挿入する。すると、端子接続用パット50p2、50p4が端子接続用パット50p1、P3、P5上に載置された状態になる。このとき、端子接続用パット50p2、50p4のスルーホール50gと端子接続用パット50p1、P3、P5のスルーホール50gとの間には

10

20

30

40

50

回路基板 4 3 E の絶縁部が存在する。

ここで、作業者は、端子接続用パット 5 0 p 2、5 0 p 4 のスルーホール 5 0 g 及び環状凹部 5 0 k に半田を充填して電氣的な接続を行う。

【 0 0 6 0 】

このように、インナーリードを所定の長さに切断し、回路基板にスリットを形成して、それぞれ独立して移動可能な端子接続用パットを形成する。このことによって、端子接続用パットが備えるスルーホール及びドーナツ凹部に半田を充填することによって容易に撮像素子と回路基板との接続作業を行うことができる。

【 0 0 6 1 】

なお、図 1 3 に示すように基板 4 3 F の先端側にインナーリード 4 8 の間隔に合わせて串歯凹部 6 7 を形成すると共に、各凹部 6 7 の底面近傍に端子接続用パット 6 8 を設けるようにしてもよい。

【 0 0 6 2 】

この実施形態においては、作業者が、位置決め部材 5 5 の前面を撮像素子 4 1 の背面に当接させることによって、串歯凹部 6 7 からインナーリード 4 8 が突出する。次いで、作業者は、インナーリード 4 8 を傾け、インナーリード 4 8 上に半田ボール 6 9 を預ける。この後、作業者が、半田ボール 6 9 を溶かすことによって、インナーリード 4 8 と端子接続用パット 6 8 とが半田で電氣的に接続される。

【 0 0 6 3 】

なお、上述した実施形態においては、回路基板をフレキシブルプリント基板として説明している。しかし、回路基板を箱型形状に構成する場合、回路基板は、フレキシブルプリント基板に限定されるものではなく、従来から用いられている例えばガラスエポキシ基板等のリジット基板を複数組み合わせる箱型形状に構成するようにしてもよい。この場合、リジット基板の外面側がフレキシブルプリント基板の外周面側に対応し、リジット基板の内面側がフレキシブルプリント基板の内周面側に対応する。

【 0 0 6 4 】

尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施、又は各実施形態を組合せ可能である。

【 符号の説明 】

【 0 0 6 5 】

- 1 ... 内視鏡装置 2 ... 装置本体 3 ... 外装部 3 a ... 外装部 3 b ... 外装部
- 4 ... モニター 4 a ... 画面 1 0 ... 内視鏡本体 1 1 ... 操作部 1 2 ... 挿入部
- 1 3 ... ユニバーサルコード 1 4 ... 先端部 1 5 ... 湾曲部 1 6 ... 可撓管部
- 1 7 ... 把持部 1 8 ... 湾曲操作レバー 1 9 a ... 画像静止スイッチ
- 1 9 b ... 画像録画スイッチ 2 0 ... 撮像ユニット 3 0 ... 対物光学ユニット
- 3 1 ... 光学レンズ 3 3 ... レンズ枠 4 0 ... 撮像装置 4 1 ... 撮像素子
- 4 2 ... 素子枠 4 3 ... 回路基板 4 3 a ... 第 1 面 4 3 b ... 第 2 面
- 4 3 L ... 谷折り線 4 3 B、4 3 B 1、4 3 B 2、4 3 B 3 ... 箱型基板
- 4 3、4 3 C、4 3 D、4 3 E、4 3 F ... 回路基板 4 4 ... 信号ケーブル
- 4 4 a ... 信号線 4 5 ... 撮像枠 4 6 ... ガラスリッド 4 7 ... カバーレンズ
- 4 8 ... インナーリード 5 0 ... 端子接続用パット
- 5 0 a、5 0 b、5 0 c、5 0 d、5 0 e ... 端子接続用パット
- 5 0 f 1、5 0 f 2 ... フライングリード 5 0 g ... スルーホール 5 0 h ... 溝
- 5 0 j ... スリット 5 0 k ... 環状凹部 5 0 m ... 円周部
- 5 0 p、5 0 p 1、5 0 p 2、5 0 p 3、5 0 p 4、5 0 p 5 ... 端子接続用パット
- 5 5 ... 位置決め部材 5 6 ... 信号線接続用パット 5 7 ... 電子部品接続用パット
- 5 8 ... パターン 5 9 ... 位置決め部材配設部 6 1 ... 半田
- 6 2 ... ケーブル保護部材 6 3 ... 熱収縮チューブ 6 4 ... 内側空間
- 6 5 ... 撮像枠空間 6 6 ... 封止樹脂 6 7 ... 串歯凹部 6 8 ... 端子接続用パット
- 6 9 ... 半田ボール 1 0 0 ... 撮像装置 1 0 1 ... 撮像素子

10

20

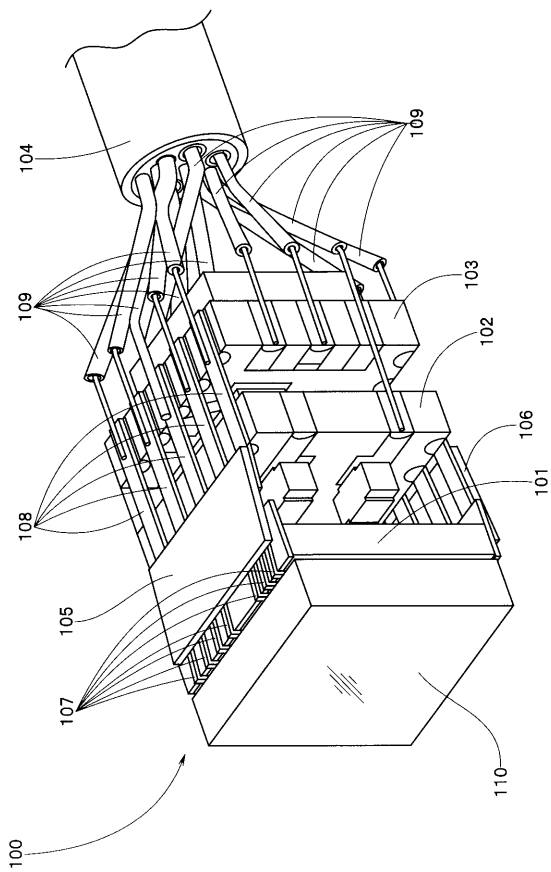
30

40

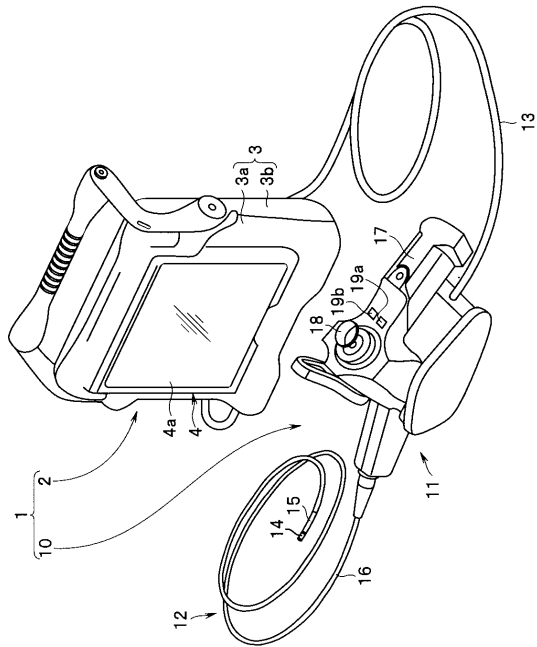
50

102、103...回路基板 104...信号ケーブル 105、106...FPC
107...端子 108...接続用端子 109...信号線 110...ガラスリッド

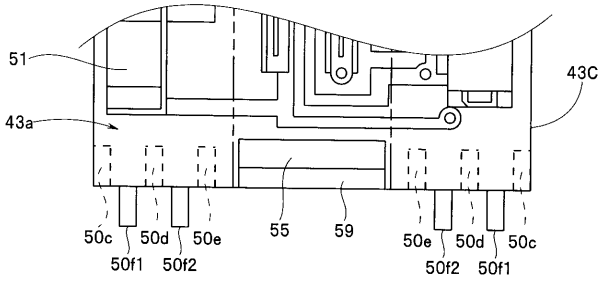
【図1】



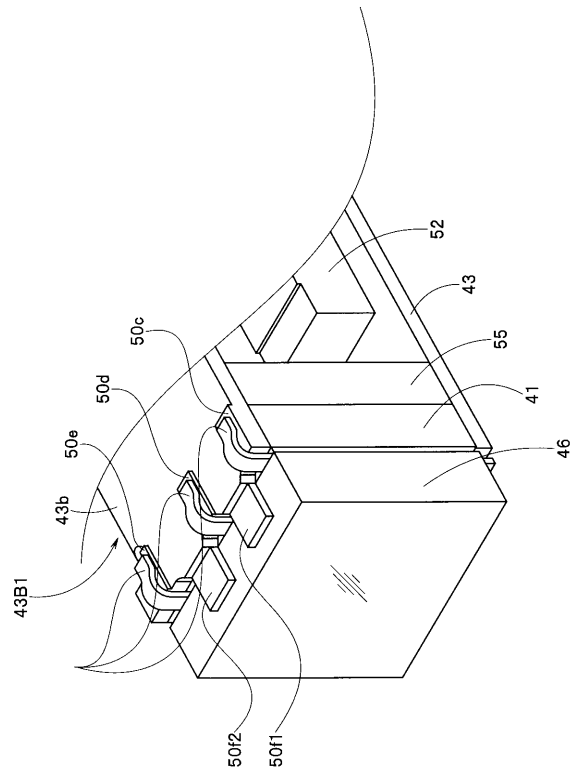
【図2】



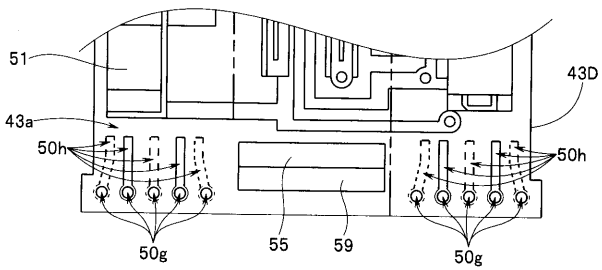
【 図 7 】



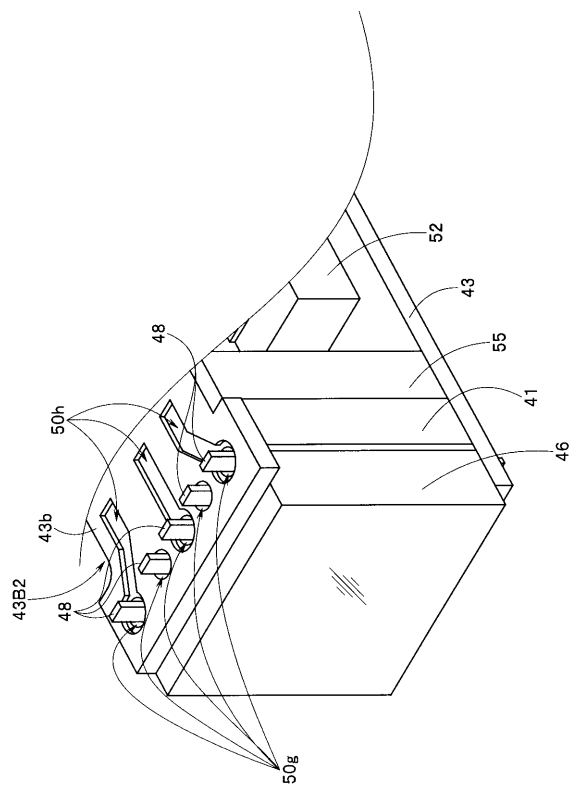
【 図 8 】



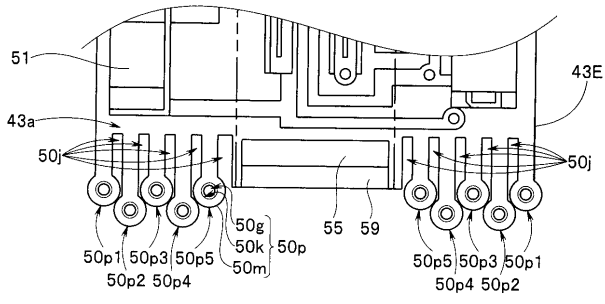
【 図 9 】



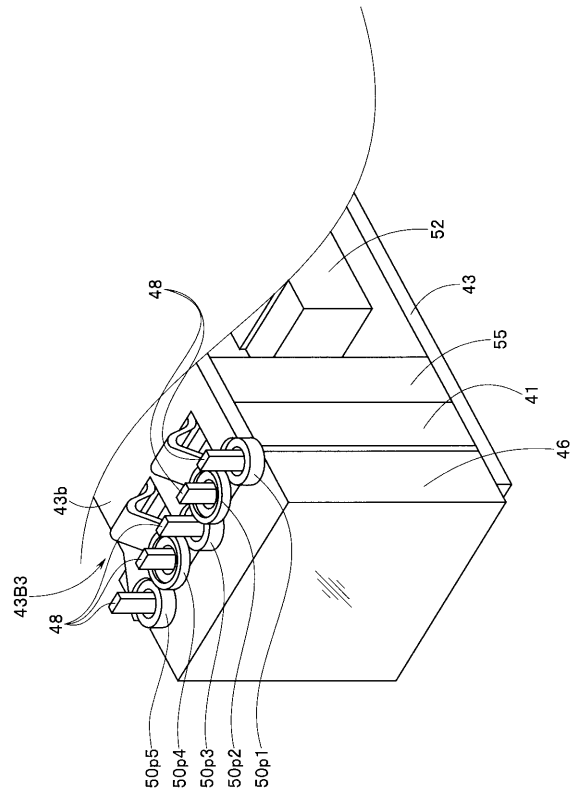
【 図 10 】



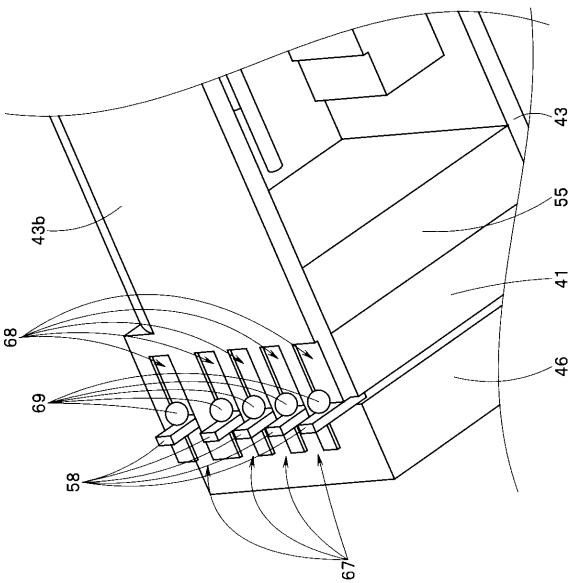
【 図 1 1 】



【 図 1 2 】



【 図 1 3 】



专利名称(译)	摄像装置		
公开(公告)号	JP2011249870A	公开(公告)日	2011-12-08
申请号	JP2010117637	申请日	2010-05-21
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	加藤尚彦		
发明人	加藤 尚彦		
IPC分类号	H04N5/225 A61B1/04 G03B17/02		
FI分类号	H04N5/225.D A61B1/04.372 G03B17/02 H04N5/225.C A61B1/04.530 A61B1/05 H04N5/225 H04N5/225.100		
F-TERM分类号	2H100/BB11 4C061/AA00 4C061/AA29 4C061/HH47 4C061/JJ06 4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/PP06 4C061/PP15 4C061/SS01 4C161/AA00 4C161/AA29 4C161/HH47 4C161/JJ06 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP06 4C161/PP15 4C161/SS01 5C122/DA03 5C122/DA26 5C122/EA54 5C122/GE17 5C122/GE18		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP2011249870A5 JP5541968B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种能够可靠且容易地在成像元件芯片和电路板之间建立电连接并减小其尺寸的成像装置。甲从图像拾取元件41的侧和多个内引线48延伸的布置，在相邻的分别定位在成像装置41中，多个内引线48的电通过焊接连接，在图像拾取装置40，其包括多个连接垫50的终端被设置在该被连接并固定到各内的端部的电路板43引出的图像拾取元件41的48到每个所述多个连接焊盘50终端中的状态下，第一表面43a和内引线48被连接到端子连接垫50c和端子连接衬垫50A等相邻不同的表面，位于第二面43b上，跨越一个内部引线48在相邻的端子连接焊盘50A，50B位于第一面43a，端子连接焊盘50C，50D，50E位于相同的第二表面43b上。点域6

